(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. April 2001 (19.04.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/27558 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/03547

G01B 11/30

(22) Internationales Anmeldedatum:

9. Oktober 2000 (09.10.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 48 813.4 100 47 495.0

9. Oktober 1999 (09.10.1999) DE 26. September 2000 (26.09.2000)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LINDNER, Michael [DE/DE]; Talstrasse 47, 71397 Leutenbach (DE). DRABAREK, Pawel [DE/DE]; Parkstrasse 16/5, 75233 Tiefenbronn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

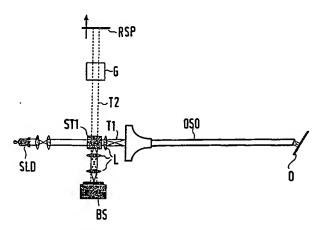
Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: INTERFEROMETRIC MEASURING DEVICE FOR FORM MEASUREMENT

(54) Bezeichnung: INTERFEROMETRISCHE MESSVORRICHTUNG ZUR FORMVERMESSUNG



(57) Abstract: The invention relates to an interferometric measuring device for the form measurement, especially of rough surfaces of a measurement object (O). Said measuring device comprises a unit for producing a beam (SLD), said unit emitting a short-coherent beam, and a beam-splitting device (ST1) for producing a first and a second partial beam (T1, T2). The first partial beam is directed onto the measurement object (O) via an object light path and the second partial beam is directed onto a reflective reference plane (RSP) via a reference light path. The measuring device is further provided with a superimposition element on which the measuring beam coming from the measurement object (O) and the reference plane (RSP) are caused to interfere. An image converter (BS) that receives the superimposed radiation supplies corresponding signals to an evaluation device. For the purpose of measurement, the optical path length of the object light path relative to the optical path length of the reference light path is modified. The aim of the invention is to provide a device that allows an exact measurement of object surfaces in narrow cavities in all three dimensions and with a very high precision. To this end, an optical probe (OS, OSO) is disposed in the object light path and is provided with an optical system that produces at least one optical intermediate image.



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung insbesondere rauher Oberflächen eines Messobjekts (O) mit einer eine kurzkohärente Strahlung abgebenden Strahlungserzeugungseinheit (SLD), einem Strahlteiler (ST1) zum Bilden eines ersten und eines zweiten Teilstrahls (T1, T2), von denen der erste über einen Objektlichtweg zu dem Messobjekt (O) und der zweite über einen Referenzlichtweg zu einer reflektierenden Referenzebene (RSP) gerichtet ist, mit einem Überlagerungselement, an dem die von dem Messobjekt (O) und der Referenzebene (RSP) kommende Strahlung zur Überlagerung gebracht werden, und einem Bildwandler (BS), der die überlagerte Strahlung aufnimmt und entsprechende Signale einer Einrichtung zur Auswertung zuführt, wobei zur Messung die optische Weglänge des Objektlichtweges relativ zur optischen Weglänge des Referenzlichtweges geändert wird. Eine genaue Vermessung von Objektoberflächen in engen Hohlräumen in drei Dimensionen mit hoher Genauigkeit wird dadurch ermöglicht, dass in dem Objektlichtweg eine optische Sonde (OS, OSO) mit einer optischen Anordnung zum Erzeugen mindestens einer optischen Zwischenabbildung vorgesehen ist.

Interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung

Stand der Technik

5

10

Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung insbesondere rauher Oberflächen eines Messobjekts mit einer eine kurzkohärente Strahlung abgebenden Strahlungserzeugungseinheit, einem Strahlteiler zum Bilden eines ersten und eines zweiten Teilstrahls, von denen der erste über einen Objektlichtweg zu dem Messobjekt und der zweite über einen Referenzlichtweg zu einer reflektierenden Referenzebene gerichtet ist, mit einem Überlagerungselement, an dem die von dem Messobjekt und der Referenzebene kommende Strahlung zur Überlagerung gebracht werden, und einem Bildwandler, der die überlagerte Strahlung aufnimmt und entsprechende Signale einer Einrichtung zur Auswertung zuführt, wobei zur Messung die optische Weglänge

10

15

20

25

des Objektlichtweges relativ zur optischen Weglänge des Referenzlichtweges geändert wird.

Eine derartige inferferometrische Messvorrichtung ist in der DE 197 21 842 C2 angegeben. Bei dieser bekannten Messvorrichtung gibt eine Strahlungserzeugungseinheit, beispielsweise eine Leuchtdiode oder Superlumineszenzdiode, eine kurzkohärente Strahlung ab, die über einen Strahlteiler in einen ersten, über einen Objektlichtweg geführten Teilstrahl und einen zweiten, über einen Referenzlichtweg geführten Teilstrahl aufgeteilt wird. Der Referenzlichtweg wird mittels zweier Deflektorelemente und eines dahinter angeordneten, feststehenden Beugungsgitters durch Ansteuern der Deflektorelemente periodisch geändert, um die Objektoberfläche in Tiefenrichtung abzutasten. Wenn der Objektlichtweg und der Referenzlichtweg übereinstimmen, ergibt sich ein Maximum des Interferenzkontrasts, der mittels einer der Photodetektoreinrichtung nachgeschalteten Auswerteeinrichtung erkannt wird.

Eine vom Messprinzip (Weisslichtinterferometrie oder Kurzkohärenzinterferometrie) her entsprechende interferometrische Messvorrichtung ist auch in der DE 41 08 944 A1 angegeben. Hierbei wird zur Änderung des Lichtwegs in dem Referenzstrahlengang jedoch ein bewegter Spiegel verwendet. Bei diesem Verfahren wird die Oberfläche des Objektes auf die Fotodetektoreinrichtung mittels eines optischen Systems abgebildet, wobei es jedoch schwierig ist, in Hohlräumen Messungen vorzunehmen.

Zu weiteren derartigen interferometrischen Messvorrichtungen bzw. interferometrischen Messverfahren auf der Basis der Weißlichtinterferometrie wird auf P. de Groot, L. Deck, "Surface profiling by analysis of white-light interferograms in the spatial frequency domain" J. Mod. Opt., Vol. 42, No. 2, 389-401, 1995 und T. Maack, G. Notni, W. Schreiber, W.-D. Prenzel, "Endoskopisches 3-D-Formmesssystem", in Jahrbuch für Optik und Feinmechanik, Ed. W.-D. Prenzel, Verlag Schiele und Schoen, Berlin, 231-240, 1998 verwiesen.

Bei den genannten interferometrischen Messvorrichtungen bzw. Messverfahren besteht eine Schwierigkeit darin, Messungen in tiefen Hohlräumen bzw. engen Kanälen vorzunehmen. Ein Vorschlag für eine Messvorrichtung, in der mittels Weißlichtinterferometrie auch in Hohlräumen Messungen vorgenommen werden können, ist in der DE 197 21 843 C1 gezeigt. Hierbei ist vorgeschlagen, einen ersten Teilstrahl weiter in einen Referenz-Teilstrahl und mindestens einen Mess-Teilstrahl zu trennen, wobei ein weiterer Strahlteiler und der Referenzspiegel in einer gemeinsamen Messsonde angeordnet sind. Eine derartige Messsonde kann zwar in Hohlräume eingeführt werden, jedoch kann mit dieser Vorrichtung pro Messung im Wesentlichen nur eine kleine, punktartige Stelle der Oberfläche abgetastet werden. Um mehr Stellen der Oberfläche in Tiefenrichtung zu vermessen, ist eine Relativbewegung zwischen Messobjekt und Messsonde erforderlich, wobei aber eine exakte laterale Zuordnung aufwendig und schwierig ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine interferometrische Messvorrichtung der eingangs erwähnten Art bereitzustellen, mit der insbesondere in tiefen Hohlräumen vereinfachte Messungen mit hoher Genauigkeit ermöglicht werden.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Hiernach ist vorgesehen, dass in dem Objektlichtweg eine optische Sonde mit einer optischen Anordnung zum Erzeugen mindestens einer optischen Zwischenabbildung vorgesehen ist.

Durch die Zwischenabbildungen mittels der optischen Anordnung wird es, ähnlich einem Endoskop oder Boreskop möglich, die betrachtete Oberfläche außer mit hoher longitudinaler Auflösung auch mit einer hohen lateralen Auflösung über eine Strecke abzubilden, die groß ist gegenüber dem Durchmesser der abbildenden Optik. Die optische Sonde kann beispielsweise in Bohrungen von Ventilsitzen oder in Gefäße von Organismen für medizinische Messzwecke eingeführt werden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Endoskop wird nun quantitative Tiefeninformation gewonnen. Eine vorteilhafte Ausführung besteht dabei darin, dass die mindestens eine Zwischenabbildung im Objektlichtweg erzeugt wird. Dabei wird dieselbe optische Anordnung zum Beleuchten der Messstelle auf dem Messobjekt und zum Übertragen der von dem Messobjekt kommenden Strahlung zu der Photodetektoreinrichtung genutzt, wenn vorgesehen ist, dass durch die optische Sonde sowohl die zu dem Messobjekt hinführende als auch die von ihm zurückkommende Strahlung verlaufen.

Die optische Abbildung auf die Photodetektoreinrichtung kann dadurch verbessert werden, dass in dem Referenzlichtweg zum Kompensieren eines in der optischen Sonde vorhandenen Glasanteils hinsichtlich der Elemente für die Zwischenabbildung(en) eine gleiche weitere optische Sonde oder zumindest eine Glasanordnung vorgesehen ist.

10

15

20

25

Ein für die Handhabung günstiger Aufbau besteht darin, dass der optische Gangunterschied zwischen dem ersten und zweiten Arm größer ist als die Kohärenzlänge der Strahlung, dass die von dem ersten Spiegel und dem reflektierenden Element kommende Strahlung mittels eines weiteren Strahlteils durch eine gemeinsame optische Sonde geleitet sind (common path), dass in der optischen Sonde ein Referenzspiegel in einer solchen Entfernung von dem Messobjekt angeordnet ist, dass der Gangunterschied zwischen dem ersten Spiegel und dem reflektierenden Element aufgehoben ist, und dass ein Teil der auf den Referenzspiegel auffallenden Strahlung zu der Photodetektoreinrichtung reflektiert und ein Teil zu dem Messobjekt durchgelassen und von dort zu der Photodetektoreinrichtung reflektiert wird. Ein weiterer Vorteil besteht bei diesem Aufbau darin, dass Objekt- und Referenzwelle nahezu die identische Optik durchlaufen, wodurch sich Aberrationen weitgehend kompensieren. Außerdem ist diese Anordnung robust gegen mechanische Erschütterungen. Zwei Ausführungsmöglichkeiten bestehen dabei darin, dass der Referenzspiegel auf einer Planplatte oder einem Prisma vorgesehen ist.

Die Handhabung kann dabei weiterhin dadurch erleichtert werden, dass zwischen dem Strahlteiler und dem weiteren Strahlteiler eine Faseroptik angeordnet ist.

Auch bei diesem Aufbau ist eine Trennung im Wesentlichen in einen Sondenteil und einen Teil mit Modulationsanordnung verwirklicht, wobei die Handhabung ebenfalls begünstigt wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

5

10

15

- Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer interferometrischen Messvorrichtung mit einer optischen Sonde in einem Messlichtweg,
- Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel, bei dem sowohl im Messlichtweg als auch im Referenzlichtweg eine optische Sonde vorgesehen sind,
- Fig. 3 einen Aufbau der interferometrischen Messvorrichtung mit einem gemeinsamen Referenz- und Messlichtweg,
- Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem gegenüber dem Aufbau nach Fig. 3 zwischen einem ersten und einem weiteren Strahlteiler eine Faseroptik vorgesehen ist und
- Fig. 5 ein weiteres Aufbaubeispiel der interferometrischen Messvorrichtung.
- Fig. 1 zeigt eine interferometrische Messvorrichtung mit einer eine kurzkohärente Strahlung abgebenden Strahlungserzeugungseinheit SLD, wie z.B. einer Leuchtdiode oder Superlumineszenzdiode, deren Strahlung mittels eines Strahlteilers ST1 in einen ersten Teilstrahl T1 eines Messlichtwegs und einen zweiten Teilstrahl T2 eines Referenzlichtwegs aufgeteilt wird. Der Aufbau entspricht einem

Michelson-Interferometer. In dem Referenzlichtweg wird der zweite Teilstrahl von einer Referenzebene in Form eines Referenzspiegels RSP reflektiert, wobei der Referenzlichtweg beispielsweise durch Bewegen des Referenzspiegels RSP oder mittels akkustooptischer Deflektoren, wie in der eingangs erwähnten DE 197 21 842 C2 beschrieben, periodisch geändert wird. Wird die Änderung des Lichtwegs mit zwei akusto-optischen Deflektoren vorgenommen, so erübrigt sich ein mechanisch bewegtes reflektierendes Element, sondern stattdessen kann ein feststehendes Element, insbesondere ein Gitter, verwendet werden. Mittels eines Glasblocks G kann bei Bedarf die Dispersion einer in dem Objektlichtweg angeordneten optischen Sonde OSO korrigiert werden.

15

20

25

5

10

In dem Objektlichtweg wird die Strahlung in die optische Sonde OSO eingekoppelt, so dass die Strahlung eine zu vermessende Oberfläche eines Messobjekts O beleuchtet. Die Objektoberfläche wird durch die optische Sonde OSO über eine oder mehrere Zwischenabbildungen auf eine Photodetektoreinrichtung in Form eines Bildwandlers bzw. Bildsensors BS, beispielsweise eine CCD-Kamera abgebildet. Das Bild des Messobjekts O auf dem Bildsensor BS wird mit der Referenzwelle des zweiten Teilstrahls überlagert. Im Bild des Messobjekts O tritt hoher Interferenzkontrast dann auf, wenn ein Gangunterschied in dem Referenzlichtweg und dem Messlichtweg kleiner als die Kohärenzlänge ist. Das Messprinzip beruht dabei auf Weißlichtinterferometrie (Kurzkohärenzinterferometrie), wie sie in den eingangs erwähnten Druckschriften näher beschrieben ist. Die Länge des Referenzlichtwegs wird über den gesamten Messbereich zum Abtasten in Tiefenrichtung der zu vermessenden Oberfläche variiert, wobei für jeden Messpunkt die Länge des Referenzlichtwegs detektiert wird, bei

10

15

20

25

welchem der höchste Interferenzkontrast auftritt. Durch die Zwischenabbildungen wird es ermöglicht, die Oberfläche des Messobjekts mit einer hohen lateralen Auflösung über eine Strecke abzubilden, die groß ist gegenüber dem Durchmesser der abbildenden Optik. Die optische Sonde OSO ähnelt einem Endoskop bzw. Boreskop, wobei jedoch die Beleuchtung und die Rückführung der von der Messoberfläche kommende Strahlung über dieselbe optische Anordnung über zumindest eine Zwischenabbildung erfolgen. In Fig. 1 sind als weitere Abbildungselemente schematisch einige Linsen L dargestellt. Die eigentlichen Zwischenabbildungen werden in der optischen Sonde OSO erzeugt.

Für Anwendungen, in welchen eine genaue Kompensation des Einflusses der abbildenden Linsen der optischen Sonde OSO notwendig ist, wird auch in dem Referenzlichtweg bzw. Referenzarm zwischen dem Strahlteiler ST1 und dem Referenzspiegel RSP die gleiche optische Sonde OSR integriert, wie in dem Objektlichtweg zwischen dem Strahlteiler ST1 und dem Messobjekt O, wie in Fig. 2 dargestellt.

In einem abgewandelten Aufbau gemäß Fig. 3 lässt sich die interferometrische Messvorrichtung auch als Anordnung mit einem gemeinsamen Referenz- und Messarm (Common Path-Anordnung) verwirklichen. Die interferometrische Messvorrichtung wird wieder mit einer kurzkohärenten (breitbandigen) Strahlungserzeugungseinheit beleuchtet. Der Strahlteiler ST1 teilt das Licht in zwei Armen in den ersten Teilstrahl T1 und den zweiten Teilstrahl T2, wobei der erste Teilstrahl T1 auf einen ersten, feststehenden Spiegel SP1 und der zweite Teilstrahl T2 auf das reflektierende Element RSP in Form des Referenzspiegels fällt.

10

15

20

25

Der optische Gangunterschied zwischen den so gebildeten Armen ist größer als die Kohärenzlänge der von der Strahlungserzeugungseinheit SLD erzeugten Strahlung. Von den beiden Spiegeln SP1 und RSP aus wird die reflektierte Strahlung über den Strahlteiler ST1 und einen weiteren Strahlteiler ST2 in die optische Sonde OS eingespeist. Die Besonderheit dieses Aufbaus ist, dass sich ein Referenzspiegel RSP2 in der optischen Sonde OS selbst befindet.

Ein Teil der Strahlung wird an diesem Referenzspiegel RSP2 reflektiert, während der andere Teil der Strahlung die zu vermessende Oberfläche beleuchtet. Der Referenzspiegel RSP2 kann auf einer Planplatte aufgebracht sein oder auf einem Prisma. Durch die Verwendung eines Prismas kann die Wellenfront der die Objektoberfläche beleuchtenden Strahlung, d.h. der Objektwelle an die Geometrie (z.B. Neigung) der zu vermessenden Oberfläche angepasst werden. Das Messobjekt O wird mittels der optischen Sonde OS wiederum über eine oder mehrere Zwischenabbildungen auf den Bildsensor BS abgebildet und mit der Referenzwelle überlagert. Zur Gewinnung der Höheninformation wird das reflektierende Element RSP über den Messbereich verfahren oder die Änderung des Lichtwegs wie vorstehend beschrieben vorgenommen. In dem Bild des Messobjekts O tritt hoher Interferenzkontrast dann auf, wenn der Gangunterschied zwischen dem feststehenden Spiegel SP1 und dem reflektierenden Element RSP bzw. der Lichtwege der beiden Arme genau dem optischen Gangunterschied zwischen dem Referenzspiegel RSP2 und dem Messobjekt O ist. Zur Gewinnung des Höhenprofils werden bekannte Verfahren zur Detektion des höchsten Interferenzkontrastes in jedem Bildpunkt (Pixel) verwendet. Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass

Objekt- und Referenzwelle nahezu die identische Optik durchlaufen, wodurch sich Aberrationen weitgehend kompensieren. Außerdem ist diese Anordnung robuster gegen mechanische Erschütterungen.

5

10

15

20

25

Für eine noch einfachere Handhabung der Messvorrichtung kann die Strahlung des Strahlteilers ST1 auch mittels einer Faseroptik LF zu dem weiteren Strahlteiler ST1 übertragen werden, wie in Fig. 4 dargestellt.

Ein weiterer alternativer Aufbau ist in Fig. 5 dargestellt. Alternativ zu dem Aufbau mit dem gemeinsamen Referenz- und Messlichtweg gemäß den Fig. 3 und 4 ist eine kombinierte Mach-Zehnder-Michelson-Anordnung vorgesehen. Wieder wird eine breitbandige Strahlungserzeugungseinheit SLD verwendet, deren Strahlung in eine Faseroptik eingekoppelt wird. Der erste Strahlteiler ST1 teilt die Strahlung in einen Objektarm OA und Referenzarm RA auf. In dem Objektarm OA wird der erste Teilstrahl T1 aus der entsprechenden Lichtleitfaser ausgekoppelt und über den weiteren Strahlteiler ST2 in die optische Sonde OSO eingekoppelt, so dass die zu vermessende Oberfläche des Messobjekts O beleuchtet wird. Die Objektoberfläche wird durch die optische Sonde OSO über eine oder mehrere Zwischenabbildungen auf dem Bildsensor BS abgebildet. In dem Referenzarm RA wird das Licht aus der entsprechenden Lichtleitfaser ausgekoppelt, durchläuft dann, wenn nötig, die gleiche optische Sonde OSR wie sie in dem Objektarm OA eingesetzt ist und wird an einem zweiten Faserkoppler R2 wieder in eine dort angeordnete Lichtleitfaser eingekoppelt. Über die Lichtleitfaser gelangt die Referenzwelle bis zu dem weiteren Strahlteiler ST2. Dort wird sie ausgekoppelt und über den weiteren Strahlteiler ST2 auf dem Bildsensor

11

BS mit der Objektwelle überlagert. In beiden Armen müssen die optischen Wege in der Luft, den optischen Sonden OSO bzw. OSR sowie in den Lichtleitfasern abgeglichen sein. Die Durchstimmung der Weglänge im Referenzarm RA erfolgt hier z.B. durch Verschiebung des zweiten Faserkopplers R2, so dass sich der optische Luftweg im Referenzarm ändert.

10

PCT/DE00/03547

WO 01/27558

12

Ansprüche

5

10

15

20

25

1. Interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung insbesondere rauher Oberflächen eines Messobjekts (O) mit einer eine kurzkohärente Strahlung abgebenden Strahlungserzeugungseinheit (SLD), einem Strahlteiler (ST1) zum Bilden eines ersten und eines zweiten Teilstrahls (T1, T2), von denen der erste über einen Objektlichtweg zu dem Messobjekt (O) und der zweite über einen Referenzlichtweg zu einer reflektierenden Referenzebene (RSP) gerichtet ist, mit einem Überlagerungselement, an dem die von dem Messobjekt (O) und der Referenzebene (RSP) kommende Strahlung zur Überlagerung gebracht werden, und einem Bildwandler (BS), der die überlagerte Strahlung aufnimmt und entsprechende Signale einer Einrichtung zur Auswertung zuführt, wobei zur Messung die optische Weglänge des Objektlichtweges relativ zur optischen Weglänge des Referenzlichtweges geändert wird, dadurch gekennzeichnet,

10

15

30

dass in dem Objektlichtweg eine optische Sonde (OS, OSO) mit einer optischen Anordnung zum Erzeugen mindestens einer optischen Zwischenabbildung vorgesehen ist.

- Messvorrichtung nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die mindestens eine Zwischenabbildung im Objektlichtweg erzeugt
 wird.
 - Messvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass durch die optische Sonde (OS, OSO) sowohl die zu dem Messobjekt
 (O) hinführende als auch die von ihm zurückkommende Strahlung verlaufen.
- 4. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass in dem Referenzlichtweg zum Kompensieren eines in der optischen
 Sonde (OSO) vorhandenen Glasanteils hinsichtlich der Elemente für die
 Zwischenabbildung(en) eine gleiche weitere optische Sonde (OSR) oder
 zumindest eine Glasanordnung vorgesehen ist.
 - Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der von dem Strahlteiler (ST1) gebildete erste Teilstrahl (T1) zunächst über einen ersten Arm auf einen feststehenden ersten Spiegel

(SP1) gerichtet ist, während der zweite Teilstrahl (T2) über einen zweiten Arm auf das reflektierende Element (RSP) gerichtet ist, dass der optische Gangunterschied zwischen dem ersten und zweiten Arm größer ist als die Kohärenzlänge der Strahlung, dass die von dem ersten Spiegel (SP1) und dem reflektierenden Element (RSP) kommende Strahlung mittels eines weiteren Strahlteilers (ST2) durch eine gemeinsame optische Sonde (OSO) geleitet sind, dass in der optischen Sonde (OSO) ein Referenzspiegel (RSP2) in einer solchen Entfernung von dem Messobjekt (O) angeordnet ist, dass der Gangunterschied zwischen dem ersten Spiegel (SP1) und dem reflektierenden Element (RSP) aufgehoben ist, und dass ein Teil der auf den Referenzspiegel (RSP2) auffallenden Strahlung zu der Photodetektoreinrichtung (BS) reflektiert und ein Teil zu dem Messobjekt (O) durchgelassen und von dort zu der Photodetektoreinrichtung (BS) reflektiert wird.

20

5

10

15

 Messvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Referenzspiegel (RSP2) auf einer Planplatte oder einem Prisma vorgesehen ist.

25

 Messvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Strahlteiler (ST1) und dem weiteren Strahlteiler (ST2) eine Faseroptik (LF) angeordnet ist.

15

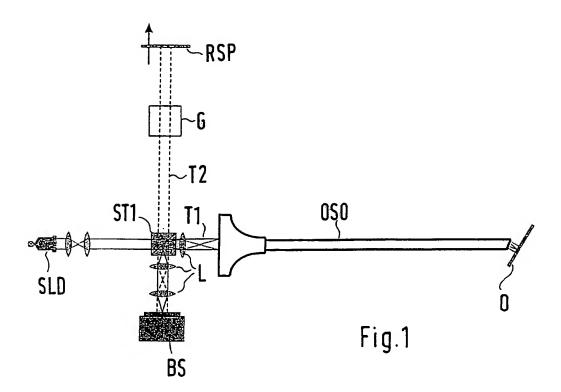
8. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

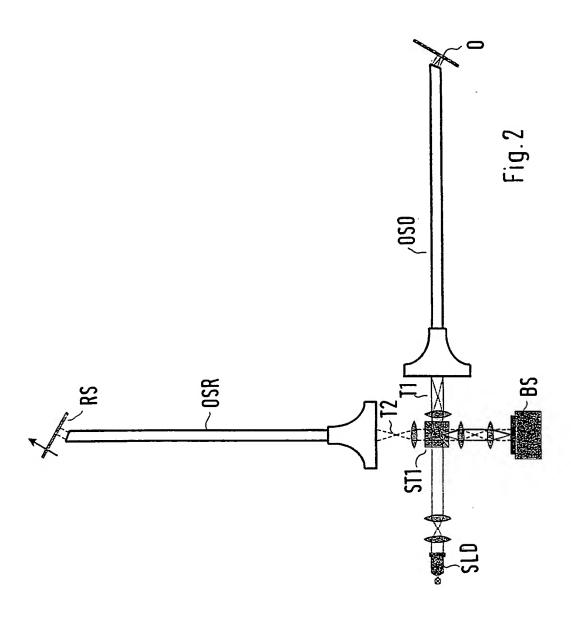
dass die von der Strahlungserzeugungseinheit (SLD) abgegebene Strahlung in eine Faseroptik eingekoppelt und anschließend von dem Strahlteiler (ST1) in den ersten und zweiten Teilstrahl (T1, T2) aufgeteilt wird, dass der erste Teilstrahl (T1) in einem Objektarm (OA) aus der Faseroptik ausgekoppelt und über einen weiteren Strahlteiler (ST2) in die optische Sonde (OSO) eingekoppelt und zu dem Messobjekt (O) geführt wird, von der die Strahlung über die optische Anordnung (L; L1 - L5; L6) auf die Photodetektoreinrichtung (BS) geführt wird,

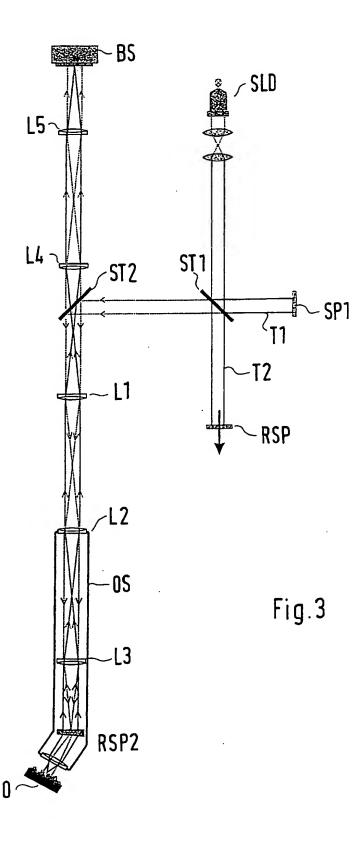
dass der zweite Teilstrahl (T2) in einem Referenzarm (RA) aus der Faseroptik des Referenzarms (RA) ausgekoppelt wird, die weitere optische Sonde (OSR) durchläuft, über eine weitere Faseroptik zu dem weiteren Strahlteiler (ST2) und von dort auf den Bildwandler (BS) geführt wird zur Überlagerung mit der von dem Messobjekt (O) kommenden Strahlung.

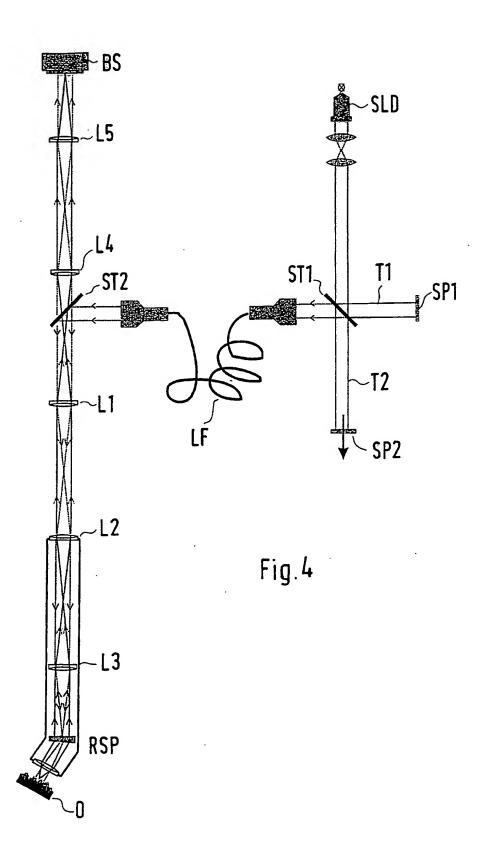
5

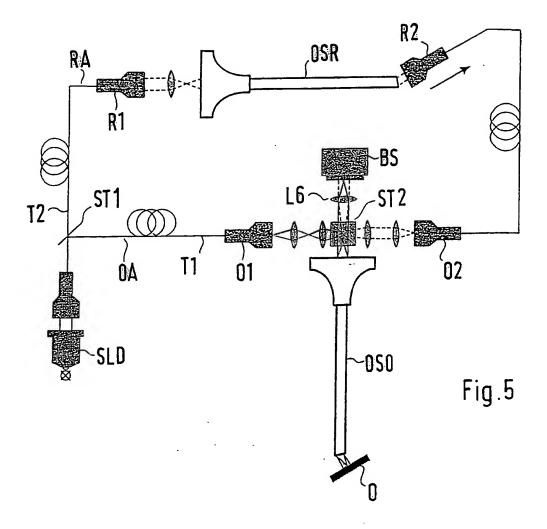
10











INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int :Ional Application No PCT/DE 00/03547

A. CLASS IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER G01811/30		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC	
— <u> </u>	SEARCHED		
Minimum di IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification ${\sf G01B} - {\sf G02B} - {\sf A61B}$	ation symbols)	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent that	t such documents are included in the fields s	earched
_	data base consulted during the international search (name of data b aternal, PAJ, WPI Data	pase and, where practical, search terms used	n)
[10 1			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 197 21 842 A (BOSCH GMBH ROBE 3 December 1998 (1998-12-03) cited in the application the whole document	ERT)	1
A	DE 41 08 944 A (HAEUSLER GERD) 24 September 1992 (1992-09-24) cited in the application the whole document		1
A	US 5 933 237 A (DRABAREK PAWEL) 3 August 1999 (1999-08-03) cited in the application the whole document		1
		-/	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
Special ca	ategories of cited documents :	"T" later document published after the inte	ernational filing date
	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention	the application but eory underlying the
"E" earlier of filling d	document but published on or after the International date	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	claimed invention
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the o	current is taken alone
O docume	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an in document is combined with one or mo ments, such combination being obvio	ore other such docu-
P docume	nealise ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. *&* document member of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
1:	3 February 2001	21/02/2001	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rījswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Arca, G	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int tional Application No
PCT/DE 00/03547

		PCI/DE UU	7 03347
C.(Continu	etion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	WO 92 19930 A (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY ;SWANSON ERIC A (US)) 12 November 1992 (1992-11-12) figures 3-6		1
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 327 (P-1240), 20 August 1991 (1991-08-20) & JP 03 120436 A (ASAHI OPTICAL CO LTD), 22 May 1991 (1991-05-22) abstract		1
A	DE 196 25 830 A (STEINCHEN WOLFGANG PROF DR ING) 2 January 1998 (1998-01-02) abstract		1
A	US 5 493 398 A (PFISTER KLAUS) 20 February 1996 (1996-02-20) abstract		1
Α	US 5 155 363 A (STEINBICHLER HANS ET AL) 13 October 1992 (1992-10-13) figure 10	·	1
A	US 3 849 003 A (VELZEL C) 19 November 1974 (1974-11-19) the whole document		1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int tional Application No PCT/DE 00/03547

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19721842	Α	03-12-1998	GB JP	2325737 A,B 10332354 A	02-12-1998 18-12-1998
		24 00 1000			10-12-1990
DE 4108944	A 	24-09-1992	NONE		
US 5933237	Α	03-08-1999	DE	19721843 C	11-02-1999
			GB	2325738 A,B	02-12-1998
			JP	11006720 A	12-01-1999
WO 9219930	Α	12-11-1992	DE	69227902 D	28-01-1999
			DE	69227902 T	17-06-1999
			EP	0581871 A	09-02-1994
			JP	6511312 T	15-12-1994
			US	5459570 A	17-10-1995
			US	6111645 A	29-08-2000
			US US	5465147 A 6160826 A	07-11-1995 12-12-2000
			US	6134003 A	17-10-2000
			US	5321501 A	14-06-1994
			US	5956355 A	21-09-1999
JP 03120436	Α	22-05-1991	JP	2902417 B	07-06-1999
DE 19625830	Α	02-01-1998	DE	4446887 A	04-07-1996
US 5493398	Α	20-02-1996	DE	4206151 A	23-09-1993
			DE	4310281 A	06-10-1994
			WO	9317311 A	02-09-1993
			DE	59306745 D	17-07-1997
			EP	0628159 A	14-12-1994
US 5155363	A	13-10-1992	DE	3930632 A	14-03-1991
	•		AT	106557 T	15-06-1994
			DE	9017720 U	14-11-1991
			DE	59005914 D	07-07-1994
			EP	0419936 A	03-04-1991
			JP	3175327 A	30-07-1991
US 3849003	A	19-11-1974	NL	7004247 A	28-09-1971
			DE	2112229 A	14-10-1971
			FR	2088257 A	07-01-1972
			GB	1350440 A	18-04-1974
			JP	53002076 B	25-01-1978

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int donales Aktenzeichen PCT/DE 00/03547

A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01B11/30		
	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)	
IPK 7	G01B G02B A61B		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
i	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data		
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	durin Datumbt kommunden Teile	Cote Annual No
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht Kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	DE 197 21 842 A (BOSCH GMBH ROBER	T)	1
n l	3. Dezember 1998 (1998-12-03)	,	
	in der Anmeldung erwähnt		
	das ganze Dokument 		
Α	DE 41 08 944 A (HAEUSLER GERD)		1
}	24. September 1992 (1992-09-24) in der Anmeldung erwähnt		
	das ganze Dokument		
			1
A	US 5 933 237 A (DRABAREK PAWEL) 3. August 1999 (1999-08-03)		1
	in der Anmeldung erwähnt		
	das ganze Dokument		
}		-/	
		•	
		!	
	l ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
		"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	internationalen Anmeldedatum I worden ist und mit der
aber n	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips	r zum Verständnis des der
Anmel		Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedei	
echain	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröffentli erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	achtet werden
SOU OC	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann nicht als auf erfinderischer Tätigl	keit beruhend betrachtet
O Veröffe	uum) milichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, lenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	Verbindung gebracht wird und
P Veröffe	-tilebung die use dem internationalen Anmokledatum aber nach	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselber	_
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
1	3. Februar 2001	21/02/2001	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevotlmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Flijswijk Tel (23, 20) 240, 2040, Tr. 21, 551 app pl		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Arca, G	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int Ionales Aktenzeichen
PCT/DE 00/03547

		T CITUE OF	
C.(Fortsetz Kategorie®	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komr	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 92 19930 A (MASSACHUSETTS INST		1
	TECHNOLOGY ;SWANSON ERIC A (US)) 12. November 1992 (1992-11-12) Abbildungen 3-6		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 327 (P-1240), 20. August 1991 (1991-08-20) & JP 03 120436 A (ASAHI OPTICAL CO LTD), 22. Mai 1991 (1991-05-22) Zusammenfassung		1
A	DE 196 25 830 A (STEINCHEN WOLFGANG PROF DR ING) 2. Januar 1998 (1998-01-02) Zusammenfassung		1
A	US 5 493 398 A (PFISTER KLAUS) 20. Februar 1996 (1996-02-20) Zusammenfassung		1
A	US 5 155 363 A (STEINBICHLER HANS ET AL) 13. Oktober 1992 (1992-10-13) Abbildung 10		1
A	US 3 849 003 A (VELZEL C) 19. November 1974 (1974-11-19) das ganze Dokument		1
}			
	-		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verötfentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inti onales Aktenzeichen
PCT/DE 00/03547

		1		·····	
Im Recherchenberich geführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19721842	Α	03-12-1998	GB JP	2325737 A,B 10332354 A	02-12-1998 18-12-1998
DE 4108944	Α	24-09-1992	KEIN	IE	
US 5933237	A	03-08-1999	DE GB JP	19721843 C 2325738 A,B 11006720 A	11-02-1999 02-12-1998 12-01-1999
WO 9219930	A	12-11-1992	DE DE EP JP US US US US	69227902 D 69227902 T 0581871 A 6511312 T 5459570 A 6111645 A 5465147 A 6160826 A 6134003 A 5321501 A 5956355 A	28-01-1999 17-06-1999 09-02-1994 15-12-1994 17-10-1995 29-08-2000 07-11-1995 12-12-2000 17-10-2000 14-06-1994 21-09-1999
JP 03120436	A	22-05-1991	JP	2902417 B	07-06-1999
DE 19625830	Α	02-01-1998	DE	4446887 A	04-07-1996
US 5493398	Α	20-02-1996	DE DE WO DE EP	4206151 A 4310281 A 9317311 A 59306745 D 0628159 A	23-09-1993 06-10-1994 02-09-1993 17-07-1997 14-12-1994
US 5155363	A	13-10-1992	DE AT DE DE EP JP	3930632 A 106557 T 9017720 U 59005914 D 0419936 A 3175327 A	14-03-1991 15-06-1994 14-11-1991 07-07-1994 03-04-1991 30-07-1991
US 3849003	Α	19–11–1974	NL DE FR GB JP	7004247 A 2112229 A 2088257 A 1350440 A 53002076 B	28-09-1971 14-10-1971 07-01-1972 18-04-1974 25-01-1978